

第23届 深圳国际电子展 暨嵌入式展

elexcon 2026

All for AI, All for GREEN
为AI和双碳提供全栈技术与供应链支持

2026.9.9-11

深圳国际会展中心(宝安)

同期举办:  CIOE
中国光博会



展位火热预定中

0755-88311535

elexcon.sales@cetimes.com





34万平方米 光+电+半导体大展

参加深圳超30万平米专业大展，新技术·新产品发布与推广首选平台

elexcon2026第23届深圳国际电子展暨嵌入式展，将于2026年9月9-11日在深圳国际会展中心（宝安）与“CIOE中国光博会”同期举办。作为华南电子与嵌入式技术年度大展，elexcon2026集中展示嵌入式AI与边缘AI、存储、SoC/MCU/MPU、无线技术、MEMS传感、电源管理IC、功率器件、工业电源、被动元件及SiP/Chiplet等先进封装方案。

同期举办多场专业论坛：开幕主题演讲、第八届中国嵌入式技术大会、SiP China第十届系统级封装大会、华南汽车电子采供对接会及Kaifa Gala大湾区开发者嘉年华，助力硬件开发者、采购经理与决策者第一时间掌握新技术、对接新伙伴。

200,000⁺

专业观众

5,000⁺

参展展商

100⁺

同期论坛

1,000⁺

演讲专家

70,00⁺ 海外观众

覆盖97个国家和地区

观众全面覆盖消费电子、
汽车、通信、数据中心
医疗、工业、物联网领域。

17
号馆

电子与嵌入式专展

重点展示

芯片 | 存储 | 嵌入式与边缘AI | 电源与功率半导体 | 汽车电子 | 电子元器件 | 模块与方案

2026展示范围 Exhibition Scope



嵌入式

嵌入式处理器: MCU/MPU/SoC/FPGA/DSP

嵌入式AI与边缘计算

存储

嵌入式模块

开发板

嵌入式操作系统

调试与仿真工具

有线/无线通信模组

传感器与执行器

电源管理IC

AIoT解决方案



电子元器件

半导体IC

电源

功率半导体

测试与测量

高速连接技术与连接器

线束、线缆与组件

继电器与开关

无源器件 (容阻感/晶振)

MEMS与传感器

汽车电子

热管理

SiP与先进封装



2026展会亮点 Event Highlights

01

AI+嵌入式 × 元器件等全产业链一站式联动

500+全球技术品牌, 3W+工程师与技术决策者齐聚, 涵盖芯片、功率器件、模组与工具链, 为AI硬件、汽车电子、机器人、智能制造、物联网等全产业链提供系统级选型与方案对接平台。

02 KAIFA GALA

联动KAIFA GALA开发者 / 工程师嘉年华

集Demo体验、开发板领取、工具链上手、技术论坛与社群互动于一体, 打造大湾区最火爆的硬核技术体验场。



03

产学研融合展示区, 连接下一代开发者与产业生态

联合华南理工大学、北京大学、电子科技大学、桂林电子科技大学、西安电子科技大学、杭州电子科技大学等重点院校, 打造开放式成果展示区。

2025展后回顾 Exhibition Review

观众数据

36,787

参观人次

28,225

专业观众

375

展商

30,000

平方米展览面积(满馆)

海外观众: 来自 **52** 个国家

人数分布前5的国家



俄罗斯



印度



印度尼西亚



马来西亚



日本

观众行业分布

电子板块TOP3: 家电、新能源、智能硬件

嵌入式板块TOP3: 工业控制/工业自动化、AIoT解决方案、汽车

半导体板块TOP3: 设备/材料/控制、OEM/ODM/EMS、Foundry晶圆厂

38,902,233

合计曝光 (媒体/官方公众号/短视频账号/官网)

2025专业组团买家/观众分析

Analysis of professional group buyers/visitors

89%

观众满意度很高

90%

观众愿意参观下届elexcon

85%

观众愿意推荐elexcon

观众部门分布

73.23%观众
具有采购/技术/研发决策权



观众企业性质分布



观众行业分布

电子板块TOP3
家电、新能源、智能硬件

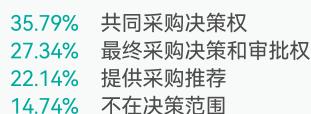


观众行业分布

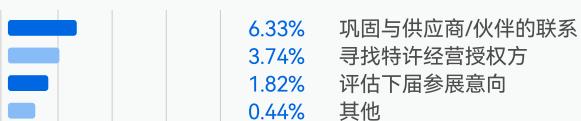
嵌入式板块TOP3
工业控制/工业自动化、AIoT解决方案、汽车



采购决策权分析



观展目的



参展价值与回报 Exhibition value and return

品牌曝光

触达3W+工程师与
技术决策者，千万级
别线上流量

精准获客

与专业买家
现场对接

技术发布

新品首发、技术宣讲、
开发者活动发布平台

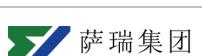
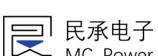
生态合作

融入大湾区电子产业
生态，对接国际资源

奖项与认证

嵌入式和电子行业
权威奖项评选

2025部分参与企业 Exhibitions 2025

 研華科技				
 瑞萨	 超越一切可能™			
				
 东芯半导体股份有限公司				
				
 JIEJIE MICROELECTRONICS				
				
 ZHEJIANG HIKSTOR TECHNOLOGY CO., LTD.				
				
				
 MARVSMART TECHNOLOGY				
				
				
				
				
				
				
				
				

参展方案 Exhibition Plan

标准展位 (3m × 3m)



提供基础展具
照明及桌椅

光地展位 (36m²起租)



可定制设计
突出企业形象

◎ 赞助与演讲机会



主题论坛
赞助



专场技术
研讨会



会议礼品
赞助



直播专场
合作

◎ 联合推广套餐



官网



公众号



视频直播



社群推送

联系方式 Contact information

◎ 参观与组团咨询

电话:18270725277 (同微信号)
邮箱:bob.gan@cetimes.com
官方网站:www.elexcon.com

◎ 参展咨询

电话:0755-88311535
邮箱:elexcon.sales@cetimes.com

◎ 其他社交媒体矩阵



关注
@elexcon深圳国际电子展
官方动态·权益直达



关注
@elexcon深圳国际电子展
实景演示·前沿科技



关注
@elexcon电子展
动态速递·前沿干货



关注
@elexcon小助手
工程师社群·交流互助



关注抖音



关注小红书



关注bilibili



关注
LinkedIn



关注
Facebook



关注
X



关注
YouTube

@elexcon深圳国际电子展

@elexcon